12;15

Расчет шевронного узла микроэлектронного координатно-чувствительного детектора с двумя микроканальными пластинами

© А.В. Косуля¹ В.Г. Вербицкий^{1,2}

 ¹ Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, Украина
 ² Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Киев, Украина E-mail: alexandr250990@mail.ru

Поступило в Редакцию 15 мая 2017 г.

Получена зависимость поперечного сечения пучка электронов от расстояния между пластинами и ускоряющей разности потенциалов для шевронного узла микроэлектронного координатно-чувствительного детектора с двумя микроканальными пластинами. Определена геометрия и проведена оптимизация шевронного узла.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.18.45032.16868

Микроэлектронный координатно-чувствительный детектор (МКЧД) предназначен для высокоточных измерений элементного состава материалов в режиме реального масштаба времени без специальной подготовки проб. МКЧД позволяет проводить юстировку масс-спектрометра в зависимости от условий эксперимента. Основные узлы МКЧД специализированная большая интегральная схема (БИС), корпус и микроканальный умножитель. Специализированная БИС рассмотрена в [1], конструкция МКЧД — в [2]. Разработка и изготовление экспериментальных образцов приборов и измерения элементного состава материалов описаны в работах [3] и [4] соответственно. Микроканальный умножитель представляет собой две микроканальыне пластины (МКП) в шевронной сборке, которые образуют шевронный узел [5]. Целью настоящей работы явялется оптимизация шевронного узла МКЧД.

40



Рис. 1. Движение электронов в ускоряющем электрическом поле между МКП.

Использвоание двух МКП в шевронной сборке позволяет получить достаточное количество электронов, необходимых для идентификации материалов и обеспечения разрешающей способности устройства [6]. Ион, попадая на поверхность первой МКП, преобразуется в лавину электронов, которые под действием ускоряющего поля попадают на поверхность второй МКП [7]. На электроны в пучке действуют кулоновские силы и сила Лоренца, вызванная магнитным полем, которое создают сами электроны. Действием силы тяготения пренебрегаем. Действие собственного магнитного поля заметно проявляется только при скоростях электронов, близких к скорости света (энергии электронов порядка MeV). Поскольку средняя энергия электронов, вылетающих с каналов первой МКП, равна 30 eV, действием собственного магнитного поля можно пренебречь. Ввиду того что размер рабочей области МКП составляет 15 × 8.5 mm, а расстояние между пластинами — порядка µm, поле между пластинами можно считать однородным.

Вектор напряженности электрического поля направлен параллельно оси Z и перпендикулярно пластинам. Электроны вылетают под углом θ к оси Z, а проекция скорости на плоскость XOY составляет угол φ с осью X, как показано на рис. 1. Движение по осям X и Y равномерное и обусловлено лишь начальной скоростью, а вдоль оси Z движение равноускоренное.

Запишем уравнения движения в проекциях на оси X, Y, Z

$$\begin{split} m\ddot{x} &= F_{x}, \\ m\ddot{y} &= F_{y}, \\ m\ddot{z} &= F_{z}. \end{split} \tag{1}$$

Поскольку $F_x = 0, F_y = 0, F_z = eE_z$, а $E_z = U/d$, система (1) примет вид

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= 0, \\ \ddot{y} &= 0, \\ \ddot{z} &= \frac{eU}{md}, \end{aligned} \tag{2}$$

где e — заряд электрона, m — масса электрона, U — ускоряющая разность потенциалов, d — расстояние между пластинами. Проинтегрируем третье уравнение из системы (2) по времени $\int d(\dot{z}) = \frac{eU}{md} \int dt$, получим $\dot{z} = \frac{\eta U}{d} t + C$, где η — удельный заряд электрона e/m, C — константа интегрирования, которая равна проекции начальной скорости на ось Z. Запишем проекции начальной скорости на оси X, Y, Z

$$v_{0x} = v_0 \sin \theta \cos \varphi,$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta \sin \varphi,$$

$$v_{0z} = v_0 \cos \theta.$$
 (3)

Теперь запишем проекции скоростей на оси X, Y, Z

$$v_x = v_0 \sin \theta \cos \varphi,$$

$$v_y = v_0 \sin \theta \sin \varphi,$$

$$v_z = \frac{\eta U}{d} t + v_0 \cos \theta.$$
(4)

Проинтегрируем третье уравнение системы (4) по времени $\int dz = \frac{\eta U}{d} \int t dt + v_0 \cos \theta \int dt$, получим $z = \frac{\eta U}{2d} t^2 + v_0 \cos \theta t + C$, где C — константа интегрирования, имеющая смысл начальной координаты,



Рис. 2. Зависимость поперечного сечения пучка от ускоряющей разности потенциалов и расстояния между пластинами.

которая равна нулю. Запишем уравнения движения для X, Y, Z

$$x = v_0 \sin \theta \cos \varphi t,$$

$$y = v_0 \sin \theta \sin \varphi t,$$

$$z = \frac{\eta U}{2d} t^2 + v_0 \cos \theta t.$$
 (5)

Из третьего уравнения системы (5) находим время движения, решая квадратное уравнение $\frac{\eta U}{2d}t^2 + v_0 \cos \theta t - d = 0$. Один из корней уравнения не подходит, поскольку он отрицательный. Время движения

$$t = \frac{\sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + 2\eta U} - v_0 \cos \theta}{\eta U} d.$$
 (6)

При этом время движения должно быть много меньше времени релаксации пластины: $t \ll \tau$ [8].

Покажем, что можно пренебречь влиянием пространственного заряда. Используя систему (4), запишем уравнения проекций импульса на

оси X, Y, Z

$$p_{x} = mv_{0} \sin \theta \cos \varphi,$$

$$p_{y} = mv_{0} \sin \theta \sin \varphi$$

$$p_{z} = m \left(\frac{\eta U}{d} t + v_{0} \cos \theta \right).$$
(7)

Суммарный импульс в плоскости ХОУ

$$p_{xy} = p_0 \sin \theta.$$

Возьмем отношение проекций импульсов на ось Z (7) к суммарному импульсу в плоскости XOY (8)

$$\frac{p_z}{p_{xy}} = \frac{eU}{p_0 \sin \theta d} t + \operatorname{ctg} \theta.$$
(9)

Подставив вместо *t* уравнение (6) и приняв U = 900 V, $\theta = \pi/4$ (для оценочных расчетов был взят средний угол), получим $p_z/p_{xy} \approx 9$. Учитывая изложенное выше, кулоновским отталкиванием и соответственно пространственным зарядом можно пренебречь.

Сечение пучка в плоскости *XOY* будет иметь форму эллипса, площадь которого равна

$$S = \pi a b, \tag{10}$$

где a
и b — большая и малая полуоси. Учитывая, что a = 2x
и b = 2y, получим

$$S = \frac{\pi}{8} v_0^2 \sin^2 \theta \sin(2\varphi) t^2.$$
(11)

Вместо t подставляем уравнение системы (6)

$$S = \frac{\pi}{4} v_0^2 \sin^2 \theta \sin(2\varphi)$$

$$\times \frac{v_0^2 \cos^2 \theta + \eta U - v_0 \cos \theta \sqrt{v_0^2 \cos^2 \theta + 2\eta U}}{\eta^2 U^2} d^2.$$
(12)

$$S = \frac{\pi}{2} W_0 \sin^2 \theta \sin(2\varphi)$$
$$\frac{2W_0 \cos^2 \theta + eU - 2\cos(\theta) \sqrt{W_0^2 \cos^2 \theta + eUW_0}}{(eU)^2} d^2.$$
(13)

Зависимость (13) изображена на рис. 2.

Если подобрать расстояние между пластинами и поле между пластинами так, чтобы пучок электронов, рожденный в канале первой МКП, распределился на достаточно большую поверхность второй МКП, то в ней удается возбудить довольно много каналов, каждый из которых даст пачку $\sim 10^4\,$ электронов, т.е. всего $10^6-10^7.$ Расстояние между пластинами и ускоряющая разность потенциалов должны быть такими, чтобы пучок электронов преодолел расстояние между пластинами и возбудил как можно больше каналов второй МКП.

Таким образом, полученная функциональная зависимость поперечного сечения пучка электронов от ускоряющей разности потенциалов и расстояния между пластинами позволяет в дальнейшем вычислить оптимальные значения разности потенциалов и расстояния между пластинами для любых МКП с разными диаметрами каналов и шагом между ячейками, а также оценить количество возбуждаемых каналов второй МКП, что дает возможность оптимально позиционировать входные каналы БИС.

Список литературы

- [1] Сидоренко В.П., Вербицкий В.Г., Прокофьев Ю.В., Кизяк А.Ю., Николаенко Ю.Е. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2009. № 2. С. 25–29.
- [2] Сидоренко В.П., Прокофьев Ю.В., Мурченко Д.С., Еременко В.М., Шелехов А.В. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 2016. № 4-5. С. 53-60.
- [3] Косуля А.В., Вербицкий В.Г. // Журн. нано- и электронной физики. 2016. Т. 8. № 4. С. 04026 (1–4).
- [4] Косуля А.В., Вербицкий В.Г. // Журн. нано- и электронной физики. 2016. Т. 8. № 2. С. 02038 (1–6).

- [5] Балдин А.А., Берлев А.И., Кудашкин И.В., Федоров А.Н. Письма в ЭЧАЯ. 2014. Т. 11. № 2. С. 209–218.
- [6] Langstaff D.P., Bushell A., Chase T., Evans D.A. // Nucl. Instrum. Methods B. 2005. V. 238. Iss. 1–4. P. 219–223.
- [7] Борискин А.И., Еременко В.М., Мордик С.Н. и др. ЖТФ. 2008. Т. 78. № 7. С. 111–117.
- [8] Иванов В.Я. // Вест. СПбГУ. Сер. 11. 2011. В. 4. С. 14-31.